

Medtec Japan2018 出展のご案内

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社は、来る2018年4月18日(水)から20日(金)の3日間、東京ビックサイトで開催されるMedtec Japan2018 に出展いたします。
様々な開発段階において、お客様の製品開発に貢献してまいりたいと考えており、以下の弊社技術を紹介させていただきます。
招待券を同封いたしますので、この機会にぜひともご来場下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

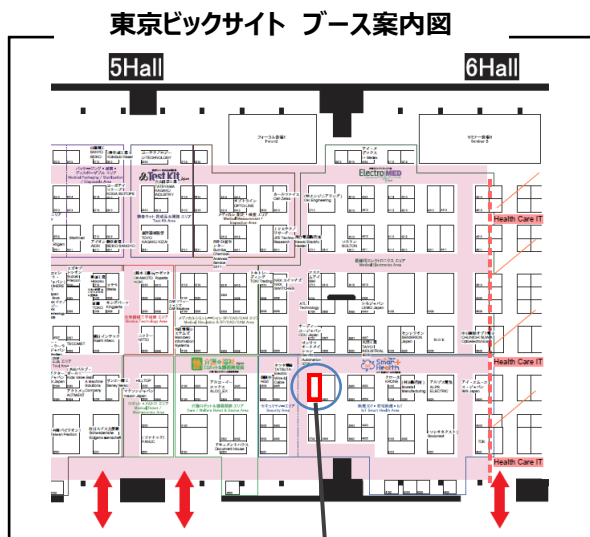
出展アイテム概要 (出展アイテムは変更される場合があります)

◆ ボディエリアネットワーク技術

欧州電気通信標準化機構(ETSI)の無線通信規格であるSmartBANを活用し、複数センサの時間同期機能を中心に、生体情報センシングソリューションをご紹介します。

◆ 医療機器・ヘルスケア機器開発サポート

医療機器ソフトウェア関連規格に沿ったソフトウェア受託開発、およびNVIDIAのGPGPUを活用した医療機器の開発サポートをご紹介します。
保有技術を活用しお客様ニーズに沿った製品開発をご提案いたします。



東6ホール ブースNo:3704

■ 開催日時

2018年4月18日(水)~20日(金)
10時~17時

お問い合わせ先

東芝開発エンジニアリング株式会社
営業技術統括担当
E-mail : DME-contact-us@ml.toshiba.co.jp
T E L : 044-331-1800